

お客様各位

技 OKF21-029
2021年6月
株式会社 三桂製作所

被覆無しケイフレックス 包装仕様変更のお知らせ

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、弊社から販売しております「被覆無しケイフレックス」の包装仕様を変更致しますので、御案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

Type KM / Type KI / Type LI 全サイズ

2. 変更内容

現行品は、全周ラップ巻き-ラップ厚さ 20 μm -包装仕様です。

下記のように、品番 # 28 以下はビニル袋包装、及び、品番 # 36 以上はラップ厚さ 50 μm に包装仕様を変更いたします。

◇新規生産品の出荷について (2021年6月1日生産分より)

【品番 # 28 以下のサイズ】

ビニル袋包装



【品番 # 36 以上のサイズ】

全周ラップ巻き-ラップ厚さ 50 μm



◇在庫品の出荷について

現在庫品については、全周ラップ巻き-ラップ厚さ 20 μm -包装の上に、更に上記の包装を施します。

3. 変更理由

輸送中の包装材の破損防止のため、変更いたします。

4. 変更時期

2021年6月1日出荷分より変更対応させていただきます。

出荷状況等により、当面の流通では、現在庫出荷品、新規生産出荷品と包装に違いがでます。

何卒ご了承ください。

仕様変更により、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上